



# MD7620A

## 双向磁保持继电器驱动

### 概述

MD7620 是一款双向磁保持继电器驱动集成电路，具有高耐压、驱动能力强、自身静态功耗低和较强抗静电能力的特点。产品主要用于智能电表内部磁保持继电器的闭合与断开，提高驱动能力和效率，降低驱动功耗，延长继电器的使用寿命，增强电路工作稳定性和可靠性。

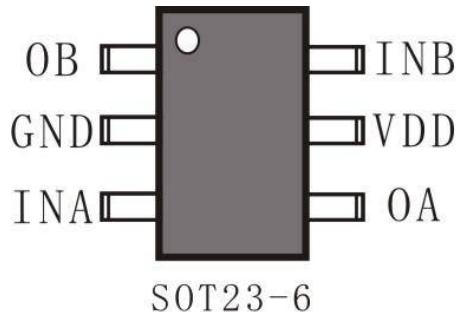
### 主要指标

- 芯片耐压 50V，推荐安全电压 5-40V
- 低导通电阻，典型驱动电流 400mA,最大驱动电流 800mA
- 高输入输出阻抗，电平转换阀值为 1.5V，可兼容各类型

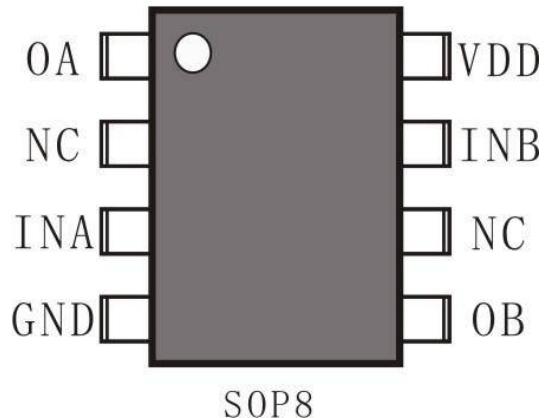
单片机

- 输出端集成高速续流二极管，具有钳位反向电压保护功能
- 输入触发方式：脉冲、电平触发
- 提供 SOT23-6 和 SOP8 封装形式

### 管脚封装



SOT23-6

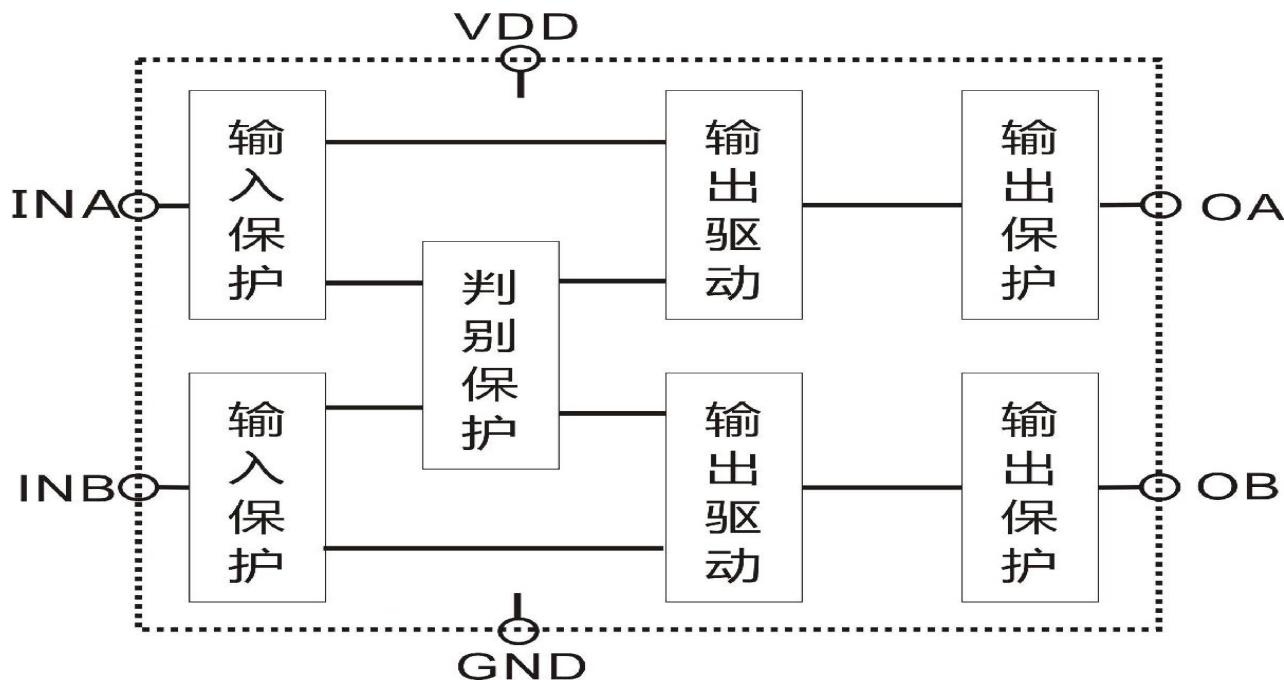


SOP8

### 引脚描述

引脚	符号	描述	引脚	符号	描述
1	OB	通道 B 驱动输出端	4	OA	通道 A 驱动输出端
2	GND	电源接地端	5	VDD	芯片电源输入端
3	INA	通道 A 输入端	6	INB	通道 B 输入端

## 功能框图



## 功能描述

- 逻辑真值表

INA	INB	OA	OB	继电器状态
0	0	高阻	高阻	状态保持
0	1	0	1	反向驱动
1	0	1	0	正向驱动
1	1	高阻	高阻	状态保持

## 极限参数

供应电压	VDD-GND		50	V
其他引脚输入电压	VIN		( VGND-0.4~VDD+0.4 )	V
工作温度	TA		-40 ~ +85	°C
工作结温	TJ		150	°C
存储温度	TSTG		-50~+125	°C
热阻抗	θ <sub>JA</sub>	SOT23-6	190	°C /W
		SOP8	125	
最大耗散功率	P <sub>d</sub>	SOT23-6	250	mW
		SOP8	1068	
人体 ESD 放电模型	HBM		3000	V

注：施加到器件的最大额定值，应是独立应力限值（不正常的操作条件）且并非同时有效。超过最大额定值可能导致产品或设备损坏，可靠性受到影响。

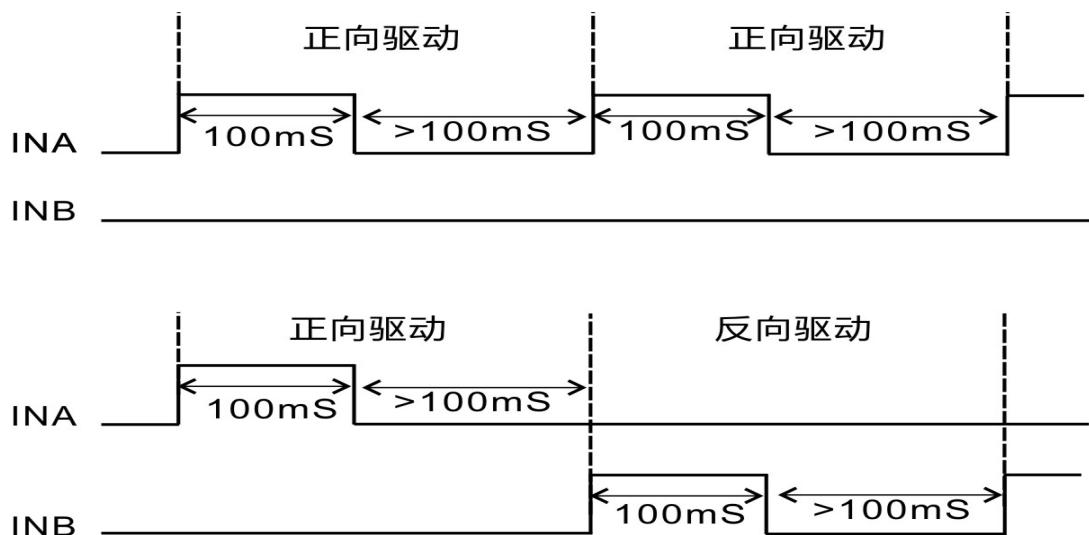
## 电气参数

(典型值是指两个通道都在 TA=25°C, VDD=12V 条件下测试，除非另有说明)

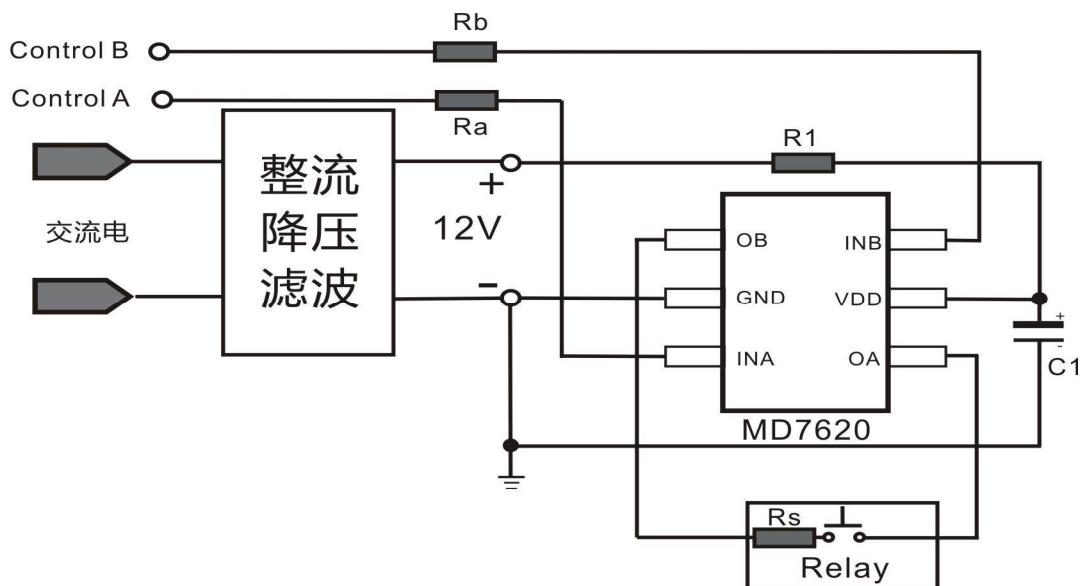
参数	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VIN	输入电压		5	12	50	V
BVDSS	输出击穿电压	VINA=VINB=0V, ID=250uA		50		V
IDSS	输出漏电流	VINA=VINB=0V, VD=24V		1.5		uA
VIL	低电压范围		--	--	0.9	V
VIH	高电压范围		2.1	--	--	V
RDS(ON)	输出导通电阻	VDD=12V, RL=80Ω		8	10	Ω
		VDD=30V, RL=80Ω		7	10	Ω
		VDD=12V, RL=40Ω		8	10	Ω
		VDD=30V, RL=40Ω		7	10	Ω
RIN	等效输入电阻			110		KΩ
IIN	输入电流	VA=3V 或 VB=3V , VDD=12V		200	400	uA
		VA=5V 或 VB=5V , VDD=12V		500	650	uA
VSD	正向导通电压	IS=1A		1.5	2	V
TRR	反向恢复时间	VDD=12V, RL=80Ω		110		ns
TR	上升沿时间	VDD=12V, RL=80Ω		40		ns
TD(ON)	开启延时			45		ns
TF	下降沿时间			30		ns
TD(OFF)	关断延时			900		ns

## 应用举例

控制输入端 INA, INB 可采用脉冲出发和电平出发两种方式。在智能电表应用中，使用单片机 I/O 口输出脉冲信号（参照逻辑真值表）来控制继电器的通断。考虑到磁保持继电器反应时间，要求每个脉冲宽度为至少为 100mS，然后再输出低电平脉冲信号予以保持。脉冲示意图如下：



### ● 应用线路图



### ● 注意事项

1. 芯片驱动电流=芯片供电电压/(R1+RDS(ON)+RS) , R1 限流电阻 , RDS ( ON ) 为芯片输出等效电阻 , RS 为继电器内阻 , R1 一般取值在 1~5Ω 的大功率电阻 ;
2. 限流保护电阻 Ra 和 Rb 选值应为 0~3.3KΩ 范围之间 ;
3. 建议 C1 可取值为 1uF/50V , PCB 布线时请务必靠近 VDD 引脚。

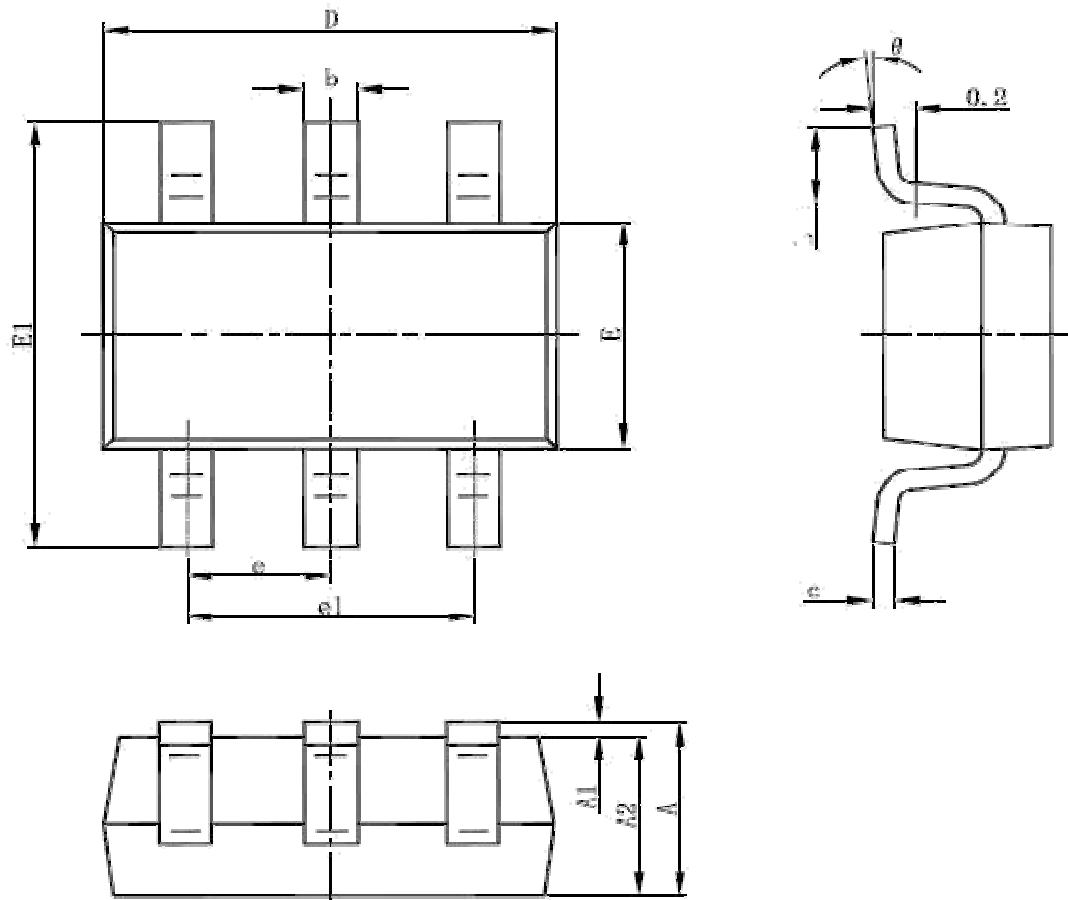
## 订购信息

型号	丝印	打印	温度范围	包装
MD7620A	SOT23-6	MD762A	-40 to +85°C	3000 /Tape & Reel
	SOP8		-40 to +85°C	4000/ Tape & Reel

\*所有封装均为无铅环保

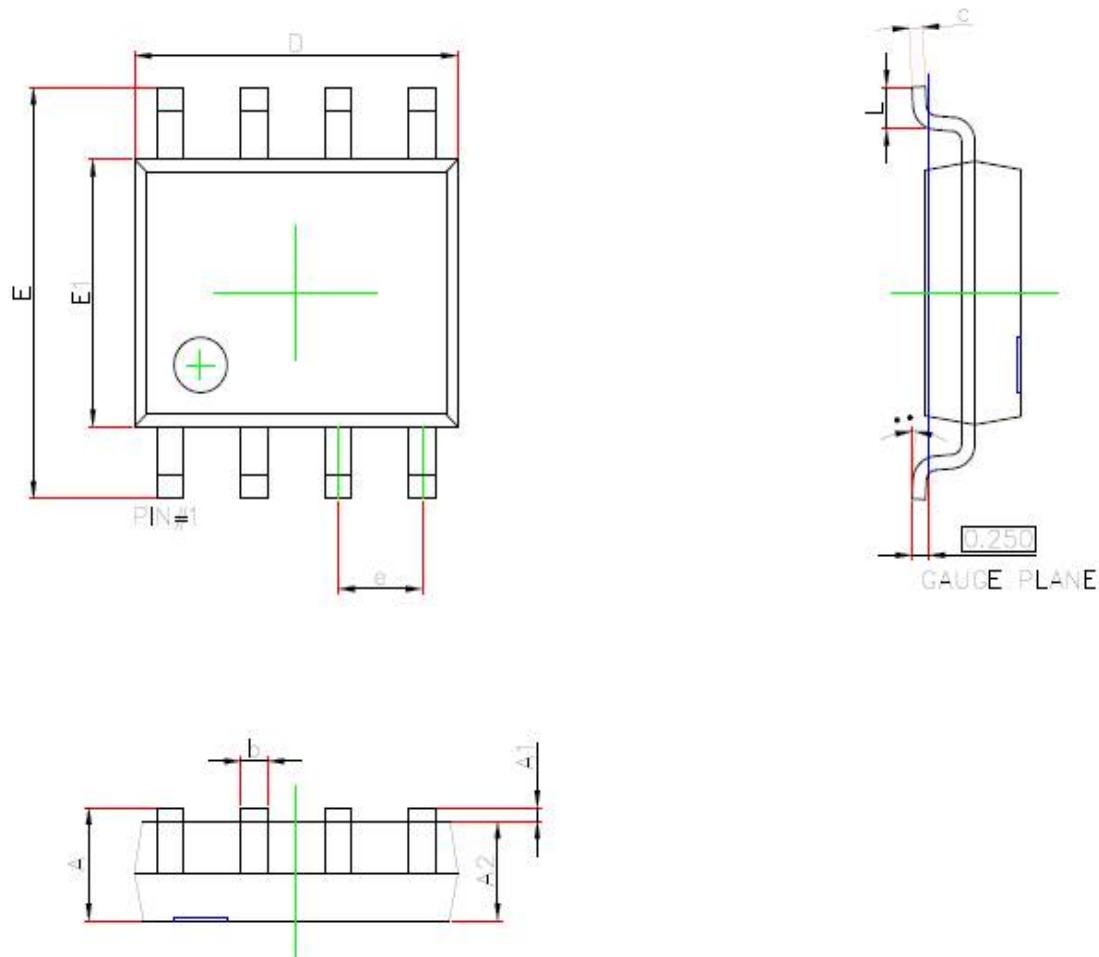
## 封装信息

### SOT-23-6L PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

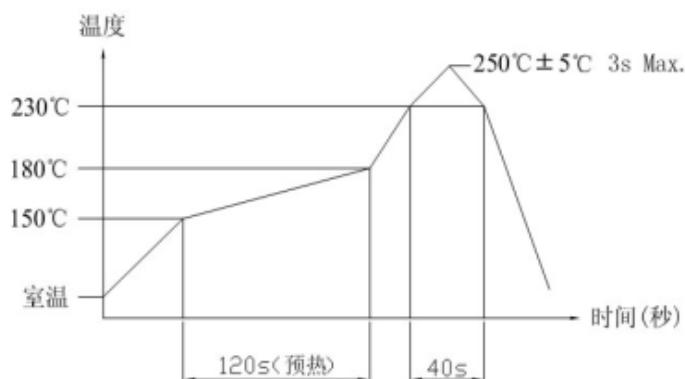
## SOP8PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.800	5.000	0.189	0.197
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1	3.800	4.000	0.150	0.157
L	0.400	1.270	0.016	0.050
$\theta$	0°	8°	0°	8°

## 焊接方式推荐:

温度分布曲线如下图：



注意：上述条件温度为印刷电路板的零部件贴装面上的温度  
根据电路板的材质、大小、厚度等，电路板温度和开关表面温度会有很大的不同，所以请注意开关表面温度不要超过 $250^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 以上